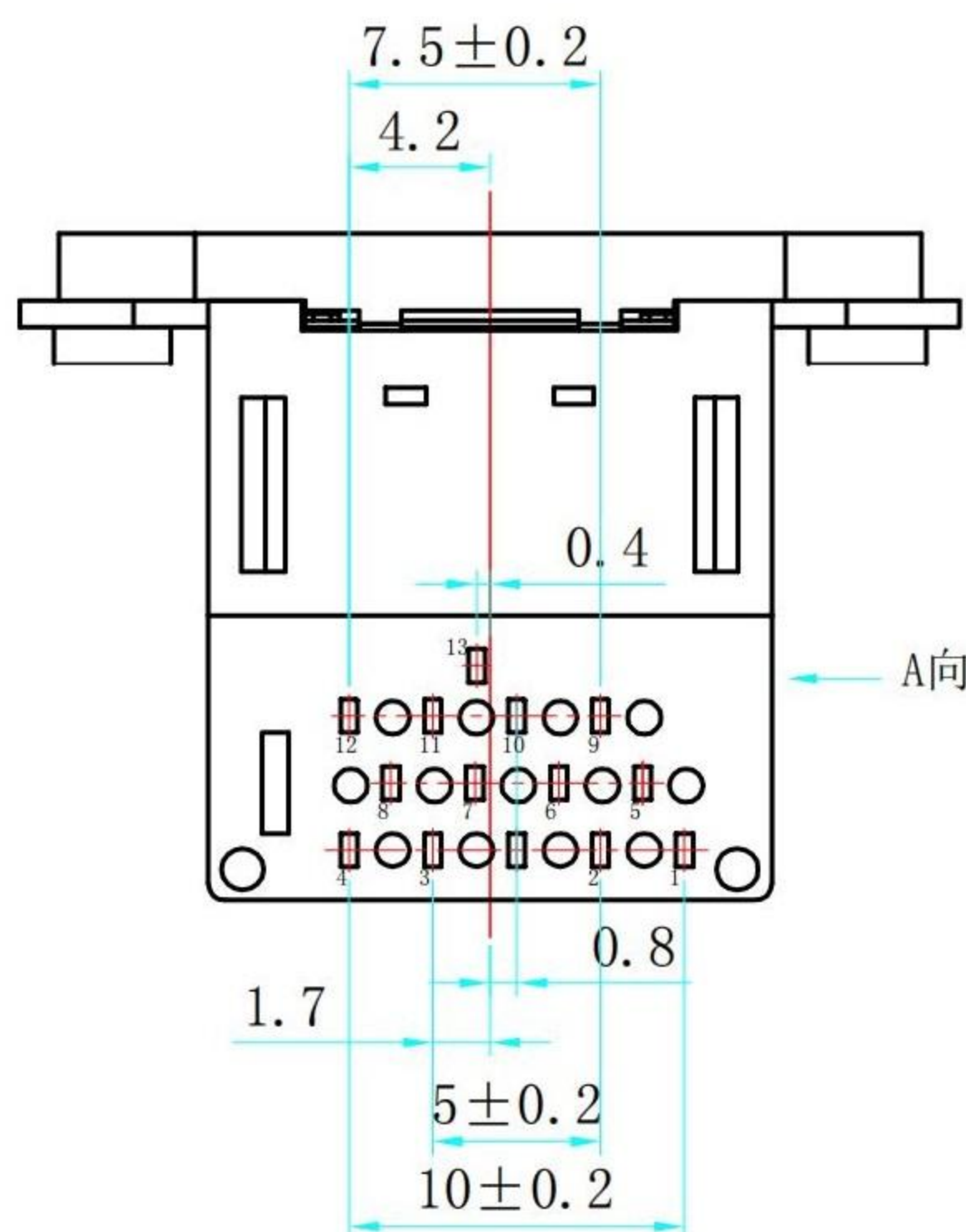
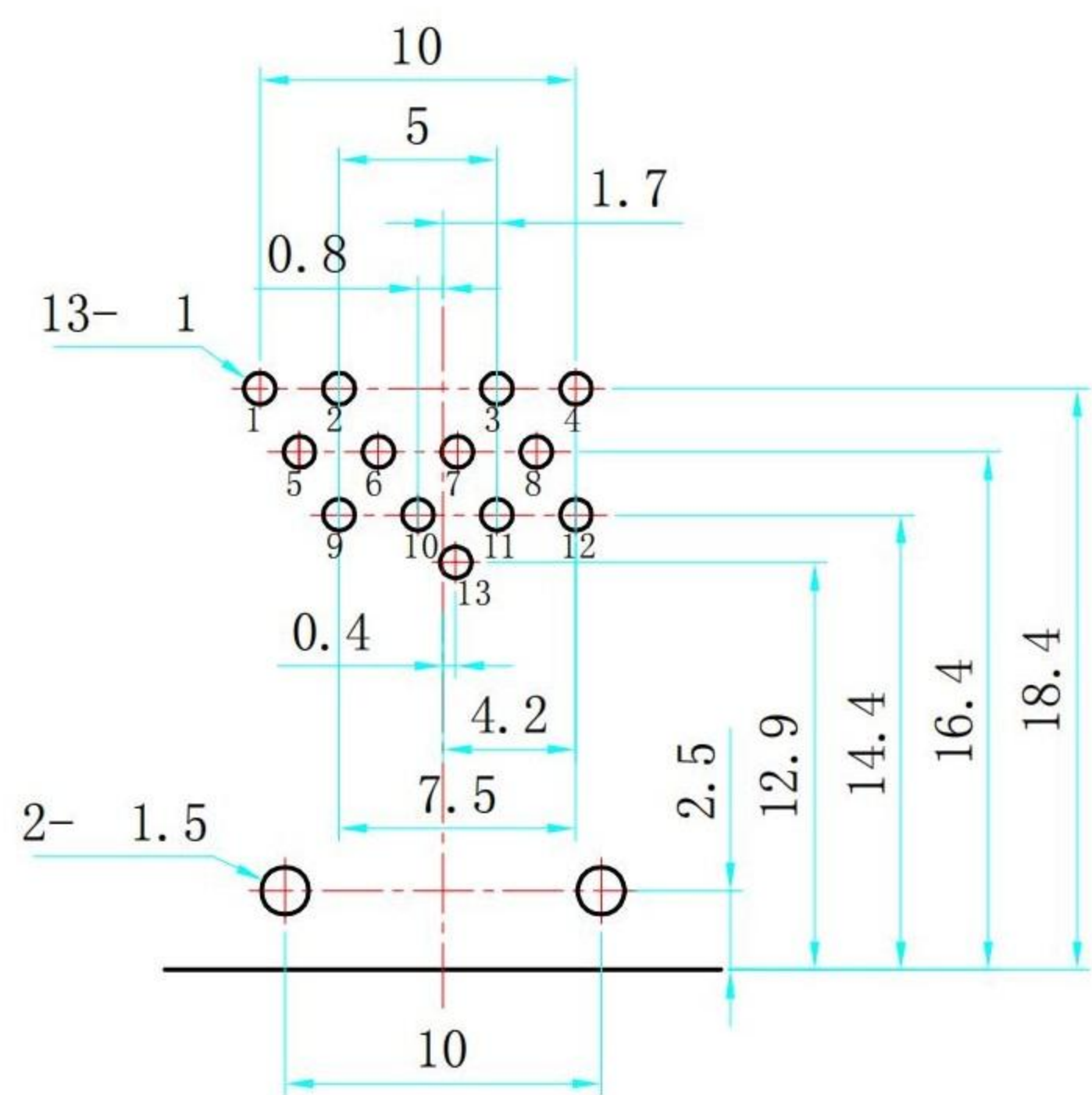


PCB板安装孔图



主要技术特性要求:

1. 使用温度范围:
环境温度: $-25\sim+70^{\circ}\text{C}$
相对湿度: 95%(40 $^{\circ}\text{C}$)
2. 额定负荷: 2A 100V AC
3. 接触电阻: $\leq 30\text{m}\Omega$
4. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$
5. 耐压: 500V AC (50Hz) 1min
6. 插拔力: 10~50N
7. 寿命: ≥ 5000 次

9	铁壳	1	铁皮=0.8mm	D. Cu/Sn			
8	右长针	2	磷铜 Y=0.2mm	D. Ag			
7	左长针	2	磷铜 Y=0.2mm	D. Ag			
6	小中针	4	磷铜 Y=0.2mm	D. Ag			
5	中针	4	磷铜 Y=0.2mm	D. Ag			
4	短针	1	磷铜 Y=0.2mm	D. Ag			
3	接地针	1	磷铜=0.28mm	D. Cu/Sn			
2	后盖	1	PBT	黑色			
1	底座	1	PBT	黑色			
序号	名称	数量	材料	处理	单件质量	总计质量	备注

A4					普通公差 COMMON TOLERANCE			广东科斯达电子科技有限公司 GUANG DONG KE SI DA ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD.						
A3					X.XX	± 0.10	单 位	mm	投 影		品 名	S端子	比 例	1:1
A2					X.X	± 0.15	绘 图		核 对		型 号	XB-MDCS-8-E-T		
A1					X	± 0.25	日 期	2013.07.02	核 准		图 号			
REV.	DATE	REVISION	DESCRIPTION	ISSUE	ANGULAR	$\pm 3^{\circ}$	DATE		APPROVAL	BY	DWG NO.			